

「 ともに考えよう 精密工学が支える地方創生 」

2016年度精密工学会秋季大会行事のお知らせ

I. 期 日 平成28年9月6日(火)～8日(木)

II. 会 場 学術講演会 茨城大学 水戸キャンパス (茨城県水戸市文京2-1-1)
大会事務局受信専用電話 090-3507-1791
懇親会 水戸京成ホテル (茨城県水戸市三の丸1-4-73)

III. 行事および日程一覧 (予定)

	8:40	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	
9月6日 (火)	学術講演・オーガナイズドセッション (A～O室)													
	大会シンポジウム 「次世代非球面金型やパワー半導体基板を目指す炭化ケイ素の超精密加工」 (秋季大会講演会場内 A室)													
	元気の出る新技術講演会 - 産学・産産連携への集い - (秋季大会講演会場内10番教室)													
	① 技術講演会 「元気のある企業の元気の出る技術」			② 産学連携のための 新技術シーズ講演会			③ 技術交流会 (生協食堂)							
先端技術紹介セッション(機器・カタログ展示) (図書館1F)														
9月7日 (水)	学術講演・オーガナイズドセッション (B～J, L～N室)			ポスターセッション (秋季大会講演会場内 21番教室)			大会シンポジウム 「ここまで来た医工連携～精密工学が医療・バイオ産業に果たす役割～」 (秋季大会講演会場内 A室)			特別講演会 《講演》 吉澤 英樹 先生 (教育学部 D棟 2F D201室)			懇親会 (水戸京成ホテル)	
	先端技術紹介セッション(機器・カタログ展示) (図書館1F)			代議員 会議 (教育学部D棟 1F D101室)		贈賞式・受賞講演 (教育学部D棟D201室)			アフィリエイト委員会活動報告					
	学術講演・オーガナイズドセッション (B～L室)													
	大会シンポジウム 「ハイパースペクトルイメージングの新たな展望」 (秋季大会講演会場内 B室)													
	先端技術紹介セッション(機器・カタログ展示) (図書館1F)													
9月8日 (木)	学術講演・オーガナイズドセッション (B～L室)													
	大会シンポジウム 「ハイパースペクトルイメージングの新たな展望」 (秋季大会講演会場内 B室)													
先端技術紹介セッション(機器・カタログ展示) (図書館1F)														

第1日(9月6日)

大会シンポジウム 「次世代非球面金型やパワー半導体基板を目指す炭化ケイ素の超精密加工」 13:00～18:00 共通教育棟2号館 1F(秋季大会講演会場内) A室
「元気の出る新技術講演会 - 産学・産産連携への集い -」 13:00～18:30 共通教育棟2号館 1F(秋季大会講演会場内) 10番教室
① 技術講演会「元気のある企業の元気の出る技術」 13:00～15:05
② 産学連携のための新技術シーズ講演会 15:10～17:05
③ 技術交流会 (要参加費) 17:10～18:30 (生協食堂へ移動します)

第2日(9月7日)

大会シンポジウム 「ここまで来た医工連携～精密工学が医療・バイオ産業に果たす役割～」 9:00～14:30 共通教育棟2号館 1F(秋季大会講演会場内) A室
ポスターセッション 11:40～13:30 共通教育棟2号館 2F(秋季大会講演会場内) 21番教室
代議員会議 13:00～13:40 教育学部D棟 1F D101室
贈賞式・受賞講演 14:00～15:40 教育学部D棟 2F D201室
(2016年度精密工学会賞, 精密工学会技術賞, 精密工学会技術奨励賞の贈賞および学会賞受賞講演を行います)
アフィリエイト委員会活動報告 15:45～15:55 教育学部D棟 2F D201室
特別講演会 16:00～17:00 教育学部D棟 2F D201室
《講演》 吉澤 英樹 先生(東京大学・中性子科学研究施設) 「中性子線で観る・調べる物質の世界」
懇親会 18:00～20:00 水戸京成ホテル (17:30より受付開始予定です)

第3日(9月8日)

大会シンポジウム 「ハイパースペクトルイメージングの新たな展望」 13:00～16:40 共通教育棟2号館 1F(秋季大会講演会場内) B室

IV. 行事の詳細

1. 大会シンポジウム

下記3テーマのシンポジウムを開催いたします。(秋季大会講演会場内にて開催予定)

- ・「次世代非球面金型やパワー半導体基板を目指す炭化ケイ素の超精密加工」
(6日 13:00~18:00)
- ・「ここまできた医工連携 ~精密工学が医療・バイオ産業に果たす役割~」
(7日 9:00~14:30)
- ・「ハイパースペクトルイメージングの新たな展望」 (8日 13:00~16:40)

2. ポスターセッション

日時：平成28年9月7日(水) 12:20~13:30(予定)
会場：秋季大会講演会場内にて開催予定
内容：今大会では、大学の研究室や公設試験研究機関によるポスター発表(機器のデモンストレーション)を企画しております。詳細については、精密工学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/>にてお知らせいたします。

3. 特別講演会

日時：平成28年9月7日(水) 16:00~17:00
会場：同キャンパス内 教育学部D棟 2F D201室
演題：「中性子線で観る・調べる物質の世界」
講演：吉澤 英樹 先生(東京大学・中性子科学研究施設)

4. 懇親会

日時：平成28年9月7日(水) 18:00~20:00
会場：水戸京成ホテル (茨城県水戸市三の丸1-4-73)
内容：参加者相互の交流・親睦を深める場としてご活用ください(立食パーティー形式)。みなさまのご参加をお待ちしております。

5. 同時開催行事

(1) 先端技術紹介セッション(機器・カタログ展示)

開催日時：平成28年9月6日(火)~8日(木) 9:00より(予定)
会場：同キャンパス内 図書館1F
内容：精密工学を支える企業の優れた技術を紹介する展示会を行います。参加費は不要ですので、技術者・研究者同士の交流の場として是非ご参加ください。

(2) 「元気の出る新技術講演会 ~産学・産産連携への集い~」

日時：平成28年9月6日(火) 13:00~18:30
会場：同キャンパス内 共通教育棟2号館1F10番室
内容：① 技術講演会「元気のある企業の元気のでる技術」13:00~15:05
② 「産学連携のための新技術シーズ講演会」 15:10~17:05
③ 技術交流会(要参加費) 17:10~18:30

参加費：講演会(上記①, ②) 無料
技術交流会(上記③) 2,000円(税込)

申込方法：精密工学会ホームページより「参加申込フォーム」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、件名を「産学・産産連携支援プログラムへの参加」として下記のE-mailアドレスまたはFAX番号へお申込みください。

申込先：公益社団法人 精密工学会 事務局 E-mail: jspe_riji@jspe.or.jp
電話：03-5226-5191 FAX：03-5226-5192 ホームページ <http://www.jspe.or.jp/>

V. 参加申込みについて

1. 学術講演会聴講参加費

正会員・賛助会員 9,000円(税込, 講演論文集CD-ROM, アブストラクト集含む)
非会員 15,000円(税込, 講演論文集CD-ROM, アブストラクト集含む)
学生会員(WEB級含) 無料(講演論文集CD-ROMは別途。入会手続きの済んでいない学生は非会員扱いとなります。)
講演発表者 無料(参加費は講演費に含まれています。)

<注> 学術講演会聴講参加費には大会シンポジウムの聴講参加費用も含まれていますが、シンポジウム資料は付いていませんので、必要な方は別途ご購入ください。
なお懇親会のみご参加の方は、学術講演会聴講参加のお申込は必要ありません。

2. 大会シンポジウム参加費

大会シンポジウムのみご参加の場合は、下記費用となります。

正会員・賛助会員	8,000 円	(税込, シンポジウム資料含む)
非会員	11,000 円	(税込, シンポジウム資料含む)
学生会員 (WEB 級含)	無 料	(シンポジウム資料は別途, 入会手続きの済んでない学生は非会員扱いとなります。)

3. 懇親会参加費 一般 6,000 円 (税込), 35 歳以下 3,000 円 (税込)

4. 講演論文集 CD-ROM

1 枚 正会員・賛助会員・学生会員 (WEB 級含む) 6,000 円 (税込), 非会員 10,000 円 (税込)

5. シンポジウム資料

下記 3 テーマ合冊で正会員・賛助会員・学生会員 (WEB 級含む) 5,000 円 (税込), 非会員 6,000 円 (税込) 当日, 総受付にて販売いたします。

- ・「次世代非球面金型やパワー半導体基板を目指す炭化ケイ素の超精密加工」
- ・「ここまでの医工連携 ～精密工学が医療・バイオ産業に果たす役割～」
- ・「ハイパースペクトルイメージングの新たな展望」

6. 講演論文集 CD-ROM の送付について

事前申込締切日までに申し込まれた場合は、参加不参加にかかわらず事前に送付いたします。

締切日以降に申し込まれた場合は大会終了後の郵送になりますので、事前のお申込みをお勧めします。

大会当日は講演論文集 CD-ROM のプリントアウトサービスは行いませんので、ご了承ください。

なお、アブストラクト集を当日受付でお渡しいたします。

7. 事前申込締切 平成 28 年 7 月 27 日 (水) 17:00 必着

<注>当日申込みも可能です。講演論文集 CD-ROM およびシンポジウム資料集は十分な部数を製作しておりますが、売切れの際はご容赦ください。

8. 申込方法

原則としてインターネットにより承りますが、郵便、FAX でも可能です。

(1) インターネット: 精密工学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp> よりお申込みください。

<注>講演論文集 CD-ROM, シンポジウム資料, 懇親会のみご希望の場合も上記と同様です。

(2) 郵便・FAX: 精密工学会ホームページ掲載の申込書に必要事項をご記入のうえお送りください。

9. 送金方法

郵便振替・銀行振込・現金書留をご利用ください。

(1) 郵便振替および銀行振込

申込受付後、請求書と郵便局専用振込用紙を郵送いたします。

銀行振込の方は受付番号、振込月日、金額を会計担当まで必ずご一報ください。また、お振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

郵便振替: 00180-3-6115, 公益社団法人精密工学会

銀行振込: みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788

公益社団法人精密工学会 (シャ) セイミツコウガクカイ)

大会当日に現金にてお支払いいただく場合は、お申込み時にその旨をご連絡ください。

(2) 現金書留: 精密工学会ホームページ掲載の申込書に必要事項を記入のうえ現金を添えてお申込みください。

10. 申込先

公益社団法人 精密工学会 大会係

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2 階

電話: 03-5226-5191 FAX: 03-5226-5192 E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp

ホームページ <http://www.jspe.or.jp/>

VI. その他

1. 昼 食

大学構内の食堂、売店等が利用できます。

2. 駐車場

会場およびその周辺には駐車場がありませんので、車でのご来場はできません。

3. 宿 泊

学会として宿泊のお世話はいたしません。ご自身で手配してください。

4. 大会プログラム

精密工学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/> での公開となります。会誌 9 月号には掲載されませんのでご注意ください。